

Reference (10)

(11)Publication number:

62-260717

(43) Date of publication of application: 13.11.1987

(51)Int.CI.

C01G 23/00 A61L 2/02 C09K 9/00 H01L 31/08

(21)Application number: 61-103009

(71)Applicant: SHISEIDO CO LTD

(22)Date of filing:

07.05.1986

(72)Inventor: FUKUI HIROSHI

GOMIYO HIDEYUKI KOYAMA JUNICHI

(54) OPTICAL SEMICONDUCTOR AND PRODUCTION THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To make it possible to obtain a white semiconductor safely usable for living goods, etc., by supporting a silica based film on the surface of a titanium oxide substrate.

CONSTITUTION: The surface of titanium oxide is coated with a silicon compound and fired to form a silica based film thereon and give the aimed optical semiconductor without problems in safety for the skin. Since the color of the semiconductor is white, a large amount thereof can be blended in face powder and the activity is hardly deteriorated with time. The above-mentioned optical semiconductor is produced by putting, e.g. given amounts of fine titanium oxide particles and tetrahydrotetramethylcyclotetrasiloxane into separate small containers and allowing the small containers to stand in a hermetically sealed container at room temperature. The resultant fine titanium oxide particles treated with the silicone are then fired in an electric furnace in the absence of air under given condition.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-260717

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)11月13日

C 01 G 23/00 2/02 9/00 Ľ 61 09

7202-4G 6779-4C -6755-4H

A - 6851 - 5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全8頁)

49発明の名称

H 01 L

光半導体およびその製法

3)特 昭61-103009

願 昭61(1986)5月7日 砂出

眀 ⑫発

寛 井

横浜市港北区新羽町1050番地 株式会社資生堂研究所内 横浜市港北区新羽町1050番地 株式会社資生堂研究所内

勿発 明 者 ⑫発 明 者

明 五 小 Ш

之 秀 純

朗

横浜市港北区新羽町1050番地 株式会社資生堂研究所内

株式会社資生堂 ②出 頣

福

31/08

東京都中央区銀座7丁目5番5号

②代 理 弁理士 青 木

外4名

1. 発明の名称

光半導体およびその製法

- 2. 特許請求の範囲
- 1. 酸化チタン基材の表面にシリカ系皮膜を担 持してなる光半媒体。
- 2. 酸化チタン基材が粒子径 0.008~10μの微 粒子である特許請求の範囲第1項記載の光半導体。
- 3. 酸化チタン基材が低次酸化チタン、アナタ ーゼ、ルチル、ブルッカイトまたはその混合物か らなる特許請求の範囲第1項記載の光導体。
- 4. シリカ系皮膜がケイ素・チタン複合酸化物 である特許請求の範囲第1項記載の光半導体。
- 5. シリカ系皮膜が炭化ケイ素を含む特許請求 の範囲第1項記載の光半導体。
- 酸化チタン基材の表面にケイ素化合物を被 潤した後に焼成することにより前記基材の表面に シリカ系皮膜を形成することからなる光半導体の 则法.
 - 7. ケイ紫化合物として、式

(式中、Rは一価の有機基であり、aは1または 2 であり、そして b は 0 、 l または 2 であるが、 但しaとbとの和は3を越えないものとする) で示される単位少なくとも1個を1分子中に有す るオルガノハイドロジェンポリシロキサンを使用 する特許請求の範囲第6項記載の方法。

ケイ案化合物として、式

$$\begin{bmatrix}
R, \\
S, i - O
\end{bmatrix}$$
(B)

または式

(上記各式中、R. ~ R。は互いに同一でも異な ってもよく、水器原子、アルキル基またはアリー ル基であり、 k および n はそれぞれ正の整数であ るが、但し

3 ≤ k ≤ 100 および l ≤ n ≤ 100

の値を満足するものとする)

で表される化合物を使用する特許請求の範囲第6項記載の方法。

- 9. 焼成温度が 300 で~1100 でである特許請求 の範囲第6項記載の方法。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は酸化チタン基材表面にシリカ系皮膜を 担持した光半導体とその製法に関する。

この光半導体は光段関剤として化粧品、医薬品、包装材料、センサーに用いることができるだけではなく、光脱臭剤への利用や汚水処理等にも応用可能である。また、光触媒として水の分解による水素発生、更にアミノ酸やペプチドの合成に利用することもできる。

皮膚上に存在するアクネ菌を不活性にする成分として薬剤を配合すると、その生理作用が皮膚に悪影響を与える場合がある。一方、白金黒/二酸化チタン系の光半導体は色が黒いので粉白粉には多量に配合することができず、又白金それ自体の皮膚への安全性にも問題があり、使用することは困難であった。

従って、本発明の目的は、生活用品等に安全に 利用することのできる白色の光半導体を提供する ことにある。

(問題点を解決するための手段)

前記の目的は、本発明により、酸化チタン基材の表面にシリカ系皮膜を担持する光半導体によって達成することができる。

すなわち、第1の本発明は酸化チタン基材の表 面にシリカ系皮膜を担持してなる光半導体である。

本明知書において「光半導体」とは、電気伝導性が金属と絶縁体の中間にある半導体で、電解液中で表面に光を照射すると光効果を発生するもの

[従来の技術]

二酸化チタンはそれ自体が光半導体でありいたイタンはそれ自体が光半導体であります。 のパンドギャップ以上のエネルギーの電子で子子では電子が発生し、価値だけで子子を生じるでは、個元によって生じるではない。 び正孔によって生じるでは、からないは、できる。特に二酸化チタンの場合でははない。 とかできる。特に二酸化チタンの場合ではなる。 や酸化ルテニウムを担待さいる・ たりにはないないないないないないないないない。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、従来用いられてきた白金黒/二酸化チタン系などの光半導体では、光触媒能は確かに向上しているが、色が黒くなること、コとと、お高いこと、経時で活性が低下してしまうこと、安全性が充分でないこと等の問題点があった。従って、触媒反応などに用いることはできても、は活用品等への利用は不可能に近かった。例えば、フクネ抑制性の化粧料の鍋製を企図した場合に

であり、光励起条件下で酸化還元反応や電極反応 等を生じるものを意味する。

本発明で用いる酸化チタン基材は二酸化チタン、低次酸化チタンまたはそれらの混合物からなる。 二酸化チタンは、結晶型がアナターゼ型、ルチル型、ブルッカイト型のいずれでもよく、これらの混合体でもよい。低次酸化チタンとは、TiOnにおいてnが2未満のものをいう。酸化チタン基材の形状は任意のものであることができるが、一般に粉末状基材を使用する。好ましい基材粉末の粒子径は0.08~10μ、特には0.01~1 μである。

本発明の光半選体要面を被覆するシリカ系皮膜はケイ素と酸素とから本質的に構成されるケイ素と酸素とから本質的に構成ンと更に構成とチタンとから本質のに構成されるケイ素・チタン複合酸化物の合うを含んでいる。 京:一 C を含むケイ素・炭素複合体を含んでいる およい。 前記のケイ素酸化物におけるケイ素:チタン複合酸化物におけるケイ素:チタン:

設素のモル比は1:約(0.1~9.0):約(1.5~20)である。一般に、前記のシリカ系皮膜は、基材との境界面が記かイ素・チタン複合酸化物からなる。前記ケイ素酸化物からなる。前記ケイ素酸化物からなる。前記ケイ素酸化物からなる。前の厚さは500人以方式皮膜は全角の関連は大大の重量が大大きの重要が大大きなのでは、近常用いるの程を発生に変更が大きないてもの、100位置がでは、近常量がでは、近常用いるのではは大きながであられない。また30%重量がなくなるので同様に効果がなくなるので同様に効果がなく。

本発明にかかる光半導体は白色で人体に対する安全性が高いので医薬品、化粧品等に用いることができる。光を照射した時の殺菌効果は大腸瘤、アクネ菌など多種の菌に対して有効であり、この作用により、盤布箇所の滅菌が可能である。また、光触媒作用としても選択的な酸化を行うことがで

用いることができる。この中でも、Si-Hを有するポリシロキサンが酸化チタン基材上で均一な被復層を形成することを本発明者らは見出した。 すなわち、ケイ素化合物として式

(式中、Rは一価の有機基であり、aは1または2であり、そしてbは0、1または2である)であり、そしてbは0を越えないものとする)で示される単位少なくとも1個を1分子中に有するオルガノハイドロジェンボリシロギサンを用いれば、基材上でSiーH基同志が架橋しない。本発明者らが見出したところには不存在が見出したとの作用によって進行するので、独媒のシリンを関係をもつ酸化チタン基材を焼成する。本質層をもつ酸化チタン基材を焼成する光半減体が得していまりの系皮膜を担持する光半減体が得

き、触媒としての利用も可能である。

第2の本発明は前記の光半導体を得る製法であって、その製法は酸化チタン装材の表面にケイ業化合物を被覆した後で焼成することからなる。

本発明方法では、最初に酸化チタン基材の表面にケイ素化合物の被覆層を形成する。被覆層の形成は、酸化チタン基材に対してケイ素化合物を固相、液相または気相の状態で接触させることによって行なう。均一で薄い被覆層を形成することのできる方法を使用することが好ましい。

ケイ紫化合物として無機ケイ紫化合物例えば水 ガラス等を使用することができる。しかしながら、 有機ケイ紫化合物を使用することが好ましい。有 機ケイ紫化合物としては、クロロシランやアルコ キシランのようなシラン類や様々な官能基を有 したシロキサン類を用いることができる。シロキ サン類としては、例えばヒドロキン変性、アミノ 変性、カルボキシル変性、エポキシ変性、メタク リロキシ変性、フェニル変性などのシロキサン類を ルキル変性、フェニル変性などのシロキサン類を

られる。本発明では、薄く均一なシリカ系皮膜で 基材表面全体を覆うことが最も好ましい。薄く均 一なシリカ系皮膜を基材表面全体に形成するた成 には、従来の水ガラスで基材を被覆してから焼成 する方法などでは不充分である。最初に、基材合 ケイ素化合物で処理して、基材上にケイ素化合物 の均一な被覆層を形成し、統いてそれを焼成する 方法が最も有効である。酸化チタン基材上にケイ 業化合物を均一に被覆する方法としては、式

$$\begin{bmatrix} R \\ \vdots \\ S \\ \vdots \\ O \end{bmatrix}$$

または式

$$R_{\bullet} = \begin{pmatrix} R_{\bullet} \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_$$

(上記各式中、R」~R。は互いに同一でも異なってもよく、水素原子、アルキル基またはアリール基であり、kおよびnはそれぞれ正の整数であ

るが、但し

3 ≤ k ≤ 100 および l ≤ n ≤ 100 の値を満足するものとする)

で表されるシリコーン化合物 I 種または 2 種以上を使用して酸化チタン基材上で重合させる方法がある。この場合、シロキサン結合の開環重合のみでもある程度の重合が可能であるが、上述したように SiーH 基を有するものはさらに重合が良好に起こる。

揮発性シリコーンを適当なキャリアガスで基材上 に運ぶのが好ましい。

この状態では揮発性シリコーンがその温度での 分圧で揮散し、酸化チタンの上で吸着平衡を保っ ている。ここで基材表面に重合活性がなけれる。 基材を取出したときに揮発性シリコーンが脱着し て基材は元の表面に戻る。しかし、重合活性が れば、シリコーン化合物が基材上で重合する。重 合すると、基材表面の揮発性シリコーンがさらに 揮発して基材上に供給される。

表面で重合を起こすためには一般に熱を用いるので重合を起こすためには一般に熱を用いるが、本発明者られて知見には重合と、数化チタン表面によるとは作用のあることがわった。するとは作用のあることがわった。するとないますのではないないではいる。このようにして基材ではではできない。数にチタン数脂を形成すると、酸化チタン表面に必要によっては覆されると、酸化チタン表面ではではできる。このようにして表材を表しています。

ものができるので入手が困難である。

式 (C) の化合物も同様に1分子中に水素原子 が二つ以上存在するもの、例えば式

の化合物等が望ましい。

前記の式(B)または式(C)の化合物による 基材の処理は液相で行なう以外に、ボールミルを 用いた固相でも行うことができるが、固相の場合 には粒子形等が変化することがあり注意を要する。

最も好ましい処理方法は以下の方法である。式(B)でk=3~7の揮発性環状シリコーンの1種または2種以上および/または式(C)でn=0~6の揮発性直鎖シリコーン1種または2種以上および/または2種以上の容器を共通の密閉系に放置しておくと揮発性シリコーンが酸化チタン表面に分子状で吸着する。 揮発性シリコーンによる基材の気相処理は、開放系で行なうこともできる。この場合には、前記の

面の表面活性点が封鎖されてしまい、その後の吸 着、架橋反応が進行せず被積層の形成が停止する。 その後脱気すると、未反応の揮発性シリコーンが 除去され、シリコーン樹脂のみで被覆された酸化 チタン基材が得られる。

特開昭62-260717(5)

こうして得られる本発明の光半導体の成分構成は、X線光電子分光分析、赤外分光分析、X線回 折等によって推定することができる。

本発明の光半導体は白色で、光殺菌作用、光触媒作用等に優れており、また白金担持二酸化チタンと比較して経時での劣化が少ないものである。

(実施例)

以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、これは本発明を限定するものではない。

<u> 製造例 1</u>

(1) 二酸化チタン微粒子(0.025μm)100gとテトラヒドロテトラメチルシクロテトラシロキサン20gとを別々の小容器に入れ、それらの小容器を室温で密閉容器にて放置した。96時間後に二酸化チタン微粒子を取り出し重量を測定したところ107.85gのシリコーン処理酸化チタン微粒子が得られ、さらに50℃の乾燥器に24時間放置したところシリコーン処理二酸化チタン微粒子104.80gが得られた。

ギーとが観察され、表面にチタンの酸化物、すなわち酸化チタンが存在していることを示している。 第1図の(b) は、焼成前のシリコーン処理二酸化チタンの測定結果であり、(c) は 500℃で焼成した生成物の測定結果である。いずれの場合にもTiやOに起因する結合エネルギー以外にSiz。 動道およびSiz,軌道が観察され、Si化合物が表面に存在することを示している。(b) と(c)とにおいてはSiz,軌道はいずれも 102.3 e Vを示し

(b)と(c)との構成比を光電子スペクトルから求めたところ、(b)はTi=14.58, O=52.54, C=24.09 Si=8.08, (c)はTi=14.78. O=57.49. C=20.67. Si=7.06であり、焼成によってCが減少しOが増加していることがわかった。これは、(b)におけるシリコーンのSi=CH、基が焼成によりSi-Oの結合に変化したことを示しているものと思われる。

(3) 前記製造例 1 (1) の各工程段階の生成物について赤外分光光度計による検討を行った。

このシリコーン処理二酸化チタン微粒子を電気 炉中において空気存在下で 500℃で 120分間焼成 したところ、シリカ系皮膜をもつ二酸化チタン微 粒子104.50gが得られた。

(2) 前記製造例 L (1) の各工程段階での生成 物の構成について、 X 線光電子分光分析装置で解 析を行った。

分析装置としてはアルバック・ファイ社製ESCA - 5300を、 X 級源としては15 K V デュアルアノード M g 300 W を、エネルギー分析器としては半球静電型分析器(SCA)を、検出器としてはPSD(ポジション・センシティブ・ディテクタ)をそれぞれ用いた。結合エネルギーはC;の値を標準として補正して行い、0~1000 e V の範囲で測定を行った。

×線光電子分光分析の結果を第1図に示す。第 1図において、(a)は二酸化チタンの測定結果 を示す。Tiのオージェ(Tia)、Tizs軌道 およびTizs軌道を示す結合エネルギーとOのオ ージェ(Oa)およびOzs軌道を示す結合エネル

赤外分光光度計としてはDisilab 社製FTS-15Cを用いた。測定は、試料 100mgとKBr粉末900mgとを均一に混合し、拡散反射スペクトル測定用セルにつめ、以下の条件で実施した。

分解能: 1 cm -1

積算回数: 100回

第2図に赤外吸収スペクトルを示す。 (a) は二酸化チタンのスペクトルを示し、 (b) は焼成前のシリコーン被覆二酸化チタンのスペクトルを示す。 (b) には、 (a) にみられない1270cm 'のSi-CH,に起因する吸収と2170cm 'のSi-H巷に起因する吸収とがみられる。このことから、 (b) の焼成前微粒子はSi-CH,およびSi-Hを有するシリコーンで確実に被覆されていることがわかる。

これに対して、焼成生成物のスペクトルを示す (c)にはSi-CH。およびSi-Hに起因する吸収が共に消失し、代わりに3700~3800cm の 吸収が現れる。この吸収はSi-OHに起因する ものと思われる。従って、前記 (2) の光質子ス ベクトルの結果から、焼成生成物の表面にSiが 確実に存在していることが分かっているので、焼 成生成物の表面には無機のSi化合物であるSiO。 が生成していることが推定される。

(4) 前記製造例 1 (1) の各工程段階の微粒子 について X 線回折による検討を行った。

以上のことから、実施例 1 (1) の焼成生成物は主成分が二酸化チタン(アナターゼ型>ルチル型)であり、表面に薄いシリカ系皮膜を有したものであることが推定できる。

殺荫活性試験例

(a) 大脳関に対する光殺固括性

予め24時間肉汁培地(pil7)にて前培養した大脳菌(Esherichia coli ATCC8739)を0.1 Mリン酸緩衝液(pil7)に懸濁し、3.5×10° cells/mを砂細胞感滴液を調製した。一方、100mを三角フラスコに二酸化チタン微粒子(0.025 μm) または前記製造例1(1)で調製した本発明の光半導体粒子を50 mg人れ、上記の細胞懸濁液30 mgとを加えた。これらの三角フラスコを緩やかに振とうさせながらカロゲンランプにて光照射を行い(約10000 ルックス)、180分後の生菌数をコロニー法によって測定した。これらの実験は室温において行った。結果を以下の第1変に示す。

第1表:大腸閉の生菌数の変化

	光照射	生 菌 数		
添加した粒子		0 分後	180分後	
なし	0	3.5×10°	2.8 × 10°	
二酸化チタン	0	3.5×10°	6.3×10^2	
製造例 1 (1) の焼成生成物	0	3.5×10³	1.5×10 ²	
製造例1(1) の焼成生成物	×	3.5×10 ³	2.7×10³	

. (単位: cells/ml)

第1表から明らかなように、添加物のない細胞 懸濁液に光を照射した場合も、製造例!(1)の 焼成生成物を添加して光を照射しなかった場場を 180分後の生腐数はほとんど変化して光いい 180分後の生腐数はほととが が対した場合には明れるで、製造場合 1(1)の焼成生成物を加えて光、製造場合 には生物が更に大変明によるが ない、ことが変更に大変明によるが ない、よのことがのいる 別を受けた場合にないののことは明ら 別を受けた場合にないののことは明ら かである。

(b) アクネ菌に対する光殺菌活性

予め48時間CAM寒天培地(pH7.3)にて前培養したアクネ菌(Propionibacterium acnes ATCC11827)をM/15リン酸緩衝液(pH7.2)に 整濁し、8.3×10° cells/m e の細胞懸濁液を 調製した。一方、100m e 三角フラスコに酸化チタン微粒子(0.025μm)または前記製造例1(1)で調製した本発明の光半導体粒子を10mg入れ、上記の細胞懸濁液30meを入れた。これらの三角フラスコを緩やかに振とうさせながら盛光境に て光照射を行い(約6000ルックス)、30分間後、60分間後および90分間後の生菌数をコロニー法にて測定した。これらの実験は37でにて行った。結果を以下の第2表に示す。

以下众白

第2表:アクネ菌の生剤数の変化

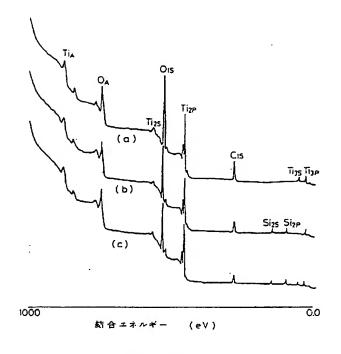
添加した粒子	光照射	生 図 数				
		0分後	30分後	60分後	90分後	
なし	0	8.3×10°	3.2×10 ⁵	2.7×104	1.2×10 ²	
二酸化チタン	0	8.3×10°	2.5×10³	1.2×10³	1.0×10	
製造例 1 (1) の焼成生成物	0	8.3×10°	5.1×104	2.5×10	.0	
製造例 1 (I) の焼成生成物	×	8.3×10*	4.0×10°	1.2×10°	3.9×10*	

(単位: cells/ml)

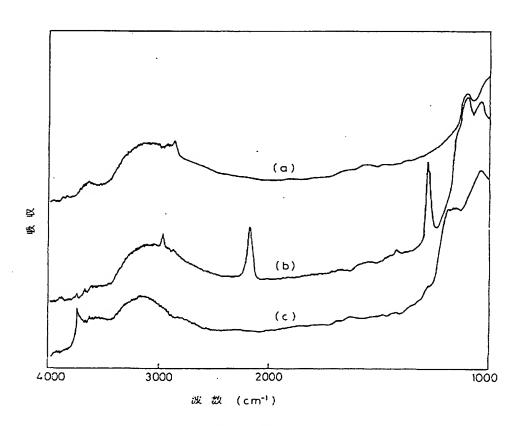
第2 衷から明らかなとおり、アクネ菌の場合にも大腸菌の場合と同様の結果が得られた。しかしながら、大腸菌の場合よりも二酸化チタンとの差が大きく、未処理の二酸化チタンよりも光殺菌作用が強いことがわかる。

4. 図面の簡単な説明

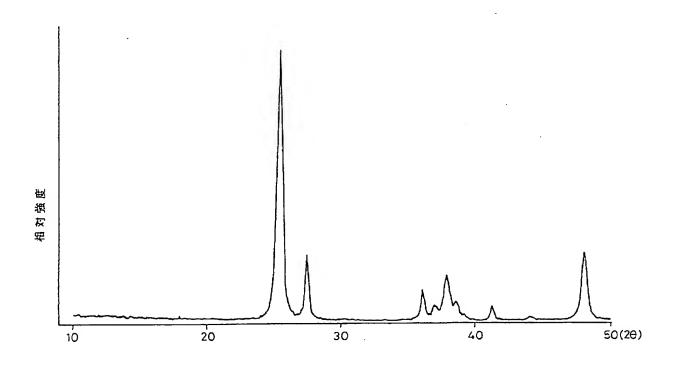
第1図はX線光電子分光分析の結果を示すグラフ、第2図は赤外吸収スペクトルを示すグラフ、そして第3図はX線回折の結果を示すグラフである。



第1図



第 2 図



第 3 図

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.